

## ВЛИЯНИЕ ЛАНТАНОИДОВ НА ДЕФЕКТНО-ПРИМЕСНЫЙ СОСТАВ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ GaP

© В.Д. Алешин, Д.И. Бринкевич, С.А. Вашищевич, Н.А. Соболев

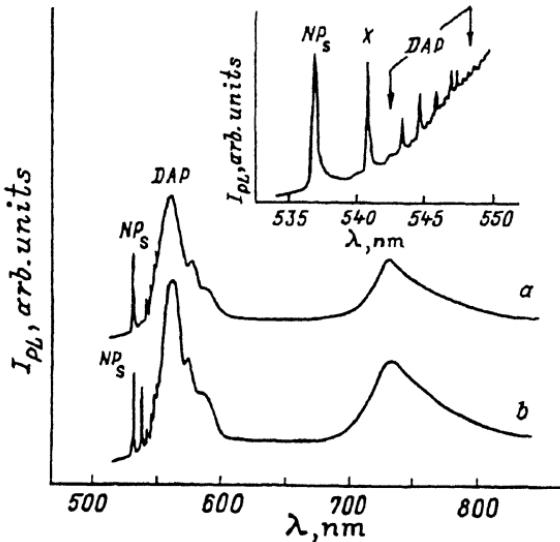
Белорусский государственный университет,  
220080 Минск, Беларусь

(Получена 3 июля 1995 г. Принята к печати 2 октября 1995 г.)

Методами фотолюминесценции и вольт-емкостных измерений исследованы эпитаксиальные слои GaP, легированные редкоземельными элементами Gd и Dy в процессе жидкофазной эпитаксии. Установлено, что введение редкоземельных элементов в расплав приводило к появлению в спектрах фотолюминесценции узкой полосы вблизи 541 нм. Экспериментальные результаты проанализированы с учетом геттерирования донорных примесей в расплаве и образования в кристалле структурных дефектов акцепторного типа.

В последние годы усилился интерес к вопросам, связанным с разработкой светоизлучающих приборов видимого диапазона. Перспективным материалом для указанных целей является GaP. Легирование соединений  $A^{III}B^V$  редкоземельными элементами (РЗЭ) приводит к снижению концентрации донорных примесей и подавлению обусловленных ими полос фотолюминесценции [1,2]. Однако до последнего времени вопрос о механизмах процессов, происходящих при легировании указанными примесями соединений  $A^{III}B^V$  (и в частности GaP [3]), остается открытым. Так, ряд исследователей [3,4] утверждает, что при легировании GaP редкими землями возможно введение дополнительных дефектов акцепторной природы. Другая же точка зрения заключается в том, что имеет место геттерирование примесей в расплаве [5]. Заметим, что интерес к  $A^{III}B^V$ :РЗЭ проявляется также вследствие возможности применения указанных материалов при разработке источников света с длиной волны  $\sim 1.5$  мкм для волоконно-оптических линий связи [6-8].

В настоящей работе исследовались эпитаксиальные слои (ЭС) фосфида галлия (толщиной до 20 мкм), выращенные на подложках GaP:S и легированные Gd и Dy в процессе кристаллизации из растворов, обогащенных Ga, в температурном интервале 650–975° С. Скорость охлаждения раствора варьировалась в пределах 0.5–5.0° С/мин. Концентрация РЗЭ в расплаве не превышала 0.2 вес.%. Для ряда образцов с целью получения особо чистых слоев GaP производились переборка реактора и высокотемпературный нагрев пересыщенного расплава в течение 33 ч в вакууме. Спектр фотолюминесценции (ФЛ) регистрировались в квазистационарном режиме возбуждения и регистрации при



Спектры фотолюминесценции традиционных слоев GaP (а), GaP:РЗЭ и особо чистых пленок, полученных из расплава, подвергавшихся высокотемпературному нагреву (б).

$T = 4.2\text{--}300\text{ K}$ . Оптическое возбуждение осуществлялось дуговой ксеноновой лампой ДКСЭл-1000 либо лазером ЛГН-404. Рекомбинированное излучение регистрировалось с освещенной стороны образца.

Концентрация РЗЭ в ЭС была ниже предела обнаружения рентгеноспектрального анализа. Анализ вольт-емкостных измерений говорит о неравномерности легирования ЭС мелкими примесями по глубине. Методом емкостной спектроскопии электрически активных дефектов с глубокими уровнями в эпитаксиальных слоях (в концентрациях  $> 10^{11}\text{ см}^{-3}$ ) обнаружено не было. Однако после облучения  $\gamma$ -квантами  $^{60}\text{Co}$  (флюенсом  $4.5 \cdot 10^{16}\text{ см}^{-2}$ ) были зарегистрированы 4 пика с энергиями активации 0.23, 0.32, 0.60 и 0.72 эВ и концентрациями от  $5 \cdot 10^{11}$  до  $2 \cdot 10^{13}\text{ см}^{-3}$ .

Легирование РЗЭ приводило к резкому уменьшению концентрации свободных носителей заряда, вплоть до инверсии типа проводимости на дырочный. Оно, как и увеличение скорости охлаждения расплава (до  $3\text{--}5^\circ\text{C}/\text{мин}$ ), способствовало усилинию неоднородности распределения носителей заряда в ЭС, что проявлялось в ухудшении качества барьеров Шоттки.

В спектрах всех исследовавшихся образцов (см. рисунок) наблюдались линии, характерные для GaP: экзитон, связанный на примеси серы ( $NP_s$ ), а также ряд узких линий на фоне широкой полосы, обусловленных рекомбинацией на донорно-акцепторных парах ( $DAP$ ), связанных с примесью углерода [9]. В инфракрасной области во всех спектрах ФЛ наблюдалась широкая полоса, форма и интенсивность которой изменялись в зависимости от условий выращивания и легирования. Она, вероятнее всего, является суперпозицией двух полос с максимумами вблизи 1.70 и 1.55 эВ [10]. В легированных Gd и Dy образцах наряду с названными полосами наблюдалась слабая полоса в диапазоне энергий 1.35–1.40 эВ.

Введение Dy и Gd в расплав приводило к появлению узкой X-полосы вблизи 541 нм (см. вставку на рисунке). Интенсивность ее возрастала при увеличении концентрации редкоземельного элемента в расплаве. При этом наблюдалось уменьшение отношения интенсивности  $NP_s/DAP$  (~ в 1.5 раза). С другой стороны, снижение интенсивности возбуждения (~ в 4 раза) также приводило к аналогичному уменьшению отношения интенсивностей  $NP_s/DAP$ . Таким образом, введение в расплав примеси РЗЭ адекватно увеличению мощности возбуждения. Добавление в расплав РЗЭ увеличивало также интенсивность фотолюминесценции во всей исследованной области длины волн. Это, вероятнее всего, обусловлено повышением времени жизни неравновесных носителей заряда в GaP:РЗЭ (по нашим оценкам почти на порядок).

При снижении мощности возбуждения интенсивность X-полосы падала синхронно с  $NP_s$ . Указанный факт, а также идентичность температурных зависимостей этих полос (их интенсивности при увеличении температуры измерения резко падали и при  $T < 100\text{ K}$  они не наблюдались) наводят на мысль о том, что указанная полоса обусловлена экзитоном, связанным на какой-либо примеси или дефекте.

Полученные данные не позволяют однозначно интерпретировать природу указанной X-полосы. Единственное, что можно утверждать достоверно, это то, что в состав ее не входит РЗЭ, так как в особо чистых образцах, полученных из отожженного в вакууме расплава и не содержащих РЗЭ, она также наблюдалась.

При анализе экспериментальных данных, на наш взгляд, полезно учесть результаты исследований Si:РЗЭ, в которых можно однозначно проследить влияние лантаноидов на примесный состав кристалла. Нами ранее установлено [11, 12], что введение в расплав РЗЭ в концентрации ~ 0.1 вес.% приводит к очистке монокристаллов и ЭС Si от углерода и других технологических примесей (Аи, Си и т.д.), являющихся эффективными центрами рекомбинации в кремнии. Причем в расплаве РЗЭ эффективно взаимодействуют с углеродом с образованием соединений типа  $\text{РЗЭ}_n\text{C}_m$ , которые выпадают в виде шлака. Обнаружено также, что РЗЭ взаимодействуют с фосфором, являющимися в кремнии основной мелкой примесью, что приводит к снижению концентрации основных носителей заряда в  $n\text{-Si}$ .

При отжиге оснастки с расплавом происходит испарение прежде всего летучих примесей (в нашем случае серы и фосфора). Известно также [1, 2], что РЗЭ в расплавах  $A^{III}B^V$  активно взаимодействуют с примесями VI группы (в частности с серой) и в значительно меньшей степени с элементами II и III группы, уменьшая содержание технологических примесей в соединениях  $A^{III}B^V$ . Таким образом, падение отношения  $NP_s/DAP$ , которое имело место в особо чистых и легированных РЗЭ образцах ЭС GaP, обусловлено снижением концентрации технологической примеси серы. Геттерирующим эффектом РЗЭ и прогрева обусловлено также общее возрастание интенсивности ФЛ, что связано с увеличением времени жизни неравновесных носителей заряда.

С другой стороны, присутствие в спектрах ФЛ GaP:РЗЭ не наблюдалось в нелегированных образцах X-полосы, а также имевшее место снижение концентрации электронов в указанных слоях указывают на то, что легирование лантаноидами приводит к введению дополнительных дефектов акцепторного типа.

Вероятнее всего,  $X$ -полоса обусловлена неким структурным дефектом. Поскольку при введении в расплав РЗЭ взаимодействуют с фосфором, смещая стехиометрическое равновесие в сторону Ga, не исключено, что в состав дефекта, ответственного за эту линию, входит  $V_p$ .

Вхождение углерода в состав дефекта, ответственного за  $X$ -линию, маловероятно, ибо в противном случае  $X$ -линия в особо чистых ЭС GaP должна быть интенсивнее, чем в GaP:РЗЭ, что не соответствует экспериментальным данным. Длительный прогрев расплава должен приводить к растворению графитовой оснастки, обогащению его углеродом и к росту концентрации примеси углерода (интенсивности DAP) в ЭС. Однако, с другой стороны, РЗЭ в расплаве взаимодействует с углеродом с образованием шлаков, что должно приводить к уменьшению его концентрации в ЭС по сравнению с контрольным образцом. Аналогичный эффект геттерирования углерода редкоземельными элементами в расплаве мы наблюдали [10,11] при выращивании монокристаллического кремния, а также при получении ЭС Si жидкофазной эпитаксией. Таким образом, с учетом вышесказанного предположение авторов [3] о том, что повышение концентрации акцепторов при легировании  $A^{III}B^V$  лантаноидами связано с возрастанием растворимости углерода для GaP, на наш взгляд, не совсем справедливо.

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что введении РЗЭ в расплав имеют место одновременно два механизма: очистка материала от технологических примесей в расплаве и введение дополнительных центров, не связанных с РЗЭ, а обусловленных, вероятнее всего, структурными дефектами.

#### Список литературы

- [1] V. Kovaleenko, V. Krasnov, V. Malyshev. Semicond. Sci. Technol., 8, 1755 (1993).
- [2] В.Ф. Мастеров, Л.Ф. Захаренков. ФТП, 24, 610 (1990).
- [3] Т.А. Лагвила, М.Г. Мильвидский, Е.В. Соловьева. ФТП, 24, 1367 (1990).
- [4] S.L. Pyshkin, A. Anedda. Mater. Res. Soc. Proc., 301 [Rareearth Doped Semicond. (1993) p. 207].
- [5] В.А. Касаткин, Ф.П. Кесаманлы, В.Ф. Мастеров, В.В. Романов, Б.Е. Саморуков. Изв. АН СССР. Неорг. матер., 16, 1901 (1980).
- [6] X.Z. Wang., B.W. Wessels. Appl. Phys. Lett., 64, 1537 (1994).
- [7] В.Ф. Мастеров. ФТП, 27, 1435 (1993).
- [8] I.A. Buyanova, A.J. Neuhafen, B.W. Wessels. Appl. Phys. Lett., 61, 2461 (1992).
- [9] P.J. Dean, C.J. Frosch, H. Henry. J. Appl. Phys., 39, 5631 (1968).
- [10] J.A. Garcia, A. Remon, F. Dominques-Adame, J. Piqueras. Mater. Chem. Phys., 28, 267 (1991).
- [11] D.I. Brinkevich, N.M. Kazuchts, V.V. Petrov. Mater. Res. Soc. Proc., 301 [Rare-Earth Dored Semicond. (1993) p. 79].
- [12] V.V. Borschensy, D.I. Brinkevich, V.V. Petrov, V.S. Prosolovich. Mater. Res. Soc. Proc., 301 [Rare-Earth Dored Semicond. (1993) p. 73].

Редактор В.В. Чалдышев

The influence of lanthanides on the defect-impurity composition of epitaxial GaP layers

V.D. Aleshin, D.I. Brinkevich, S.A. Vabishchevich, N.A. Sobolev

Belarusian State University, 220080 Minsk, Belarus